



电镀与环保

EPC®

ELECTROPLATING & POLLUTION CONTROL

通用五金电镀



主办单位：上海市轻工业科技情报研究所

涂漆处理技术 应用于涂漆处理的安美特产品



涂漆前处理



过量喷漆处理



脱漆

前处理

MultiPrep 35: 独特的多功能工艺适用于五段式工序，可有3种前处理选择，专门为涂覆车间设计

Interlox®: 应用于铝、铁、锌和镁基材的无铬和无磷的转换层，还有无六价铬和无铬的铝钝化工艺

UniPrep® (除油剂): 长寿、低温和稳定的可生物降解的工艺

UniPrep® (结合力促进剂): 应用于涂漆前处理的取代铁磷化的工艺

过量喷漆处理

KleerAid®: 优良的过量喷漆处理，已获全球最大的OEM汽车生产商验证

KleerControl®: 自动化过量喷漆处理技术

脱漆

Master Remover: 可持续发展的脱漆工艺，不含二氯甲烷或酚类化合物

Recover: 高价值涂漆工件再利用工艺，适用于各种工件、基材和多类涂漆

安美特(中国)化学有限公司

香港-电话: (852) 2722 0108 传真: (852) 2721 3540
广州-电话: (86) 20-8297 5160 传真: (86) 20-8297 5170
上海-电话: (86) 21-6921 0608 传真: (86) 21-6921 0202

www.atotech.com

香港 • 广州 • 上海 • 南京 • 天津 • 重庆 • 温州 • 东莞
中山 • 青岛 • 惠州 • 宁波 • 义乌 • 厦门 • 武汉 • 长春



目 次

· 电 镀 ·

磁场下电沉积制备 Co-W 合金镀层

余云丹, 孙丽侠, 楼俊尉, 等(1)

镀锡板表面小白点原因分析

孙悦庆, 朱国和, 杨洁(4)

氯化物镀锌层表面粗糙度的影响因素及其控制

苗青林, 张丽君(7)

氨基磺酸盐镀镍的微观组织与硬度

田峰, 姚清华(9)

一种新型无氰镀铜溶液

李林, 黄生华, 李北军(12)

光亮锌酸盐镀锌工艺的研究

黄荣一, 卜水(15)

电沉积高耐蚀性 Zn-Ni 合金新工艺

杨旸, 苏勋家, 侯根良, 等(18)

明胶对电沉积 Sn-Co-C 合金工艺的影响

陈贞干, 陈红辉, 杨基峰, 等(21)

· 化学镀 ·

NdFeB 永磁体化学镀 Ni-Cu-P 合金的研究

王憨鹰, 李成荣, 李增生, 等(24)

无氰化学镀金工艺的研究

卢银东, 凌宗欣, 赵晶晶(27)

AZ 31 镁合金化学镀 Ni-Cu-Sn-P 工艺的研究

《电镀与环保》编审委员会 (按姓氏笔划为序)

王纪民 王维平 毛治国 刘淑兰 向荣

沈亚光 郑振 胡如南 胡铁骑 胡诞康

朱丹, 丁毅, 王娟, 等(29)

空心玻璃微珠无钯活化化学镀银的研究

朱国庆, 张瑾, 张辉(32)

· 化学转化膜 ·

十八烷醇自组装膜对银的缓蚀作用

杜伟, 万俐, 丁毅, 等(35)

· 设 备 ·

多功能数控微细电铸机床控制系统开发

李文杰, 李英杰, 吕珍斌(38)

· 阳极氧化 ·

电流密度对铝合金瓷质阳极氧化膜性能的影响

王桂香, 杨瑞芳, 郭旖旎, 等(40)

· 污染治理 ·

电镀废水处理后重新出现六价铬问题的研究

马相宾, 戴秋香, 李国会, 等(44)

混凝-吸附联合处理含铬废水的研究

曹福, 童佳(46)

电镀废水处理技术与实践 郭崇武, 李健强(49)

· 经 验 ·

挂镀锌的连接方式及工艺改进 梁新中(54)

电镀生产中阳极维护与控制 潘国锋(55)

· 信 息 · (56)

张炳乾 张福林 吴以南 邹勇 陈宝清

姚锡禄 郁祖湛 谢素玲 黄伯钊 霍栓成

主 管 中国轻工业联合会

主 办 上海市轻工业科技情报研究所

编辑出版 《电镀与环保》编辑部

地 址 上海市余姚路 607 弄 19 号

邮 政 编 码 200042

主 编 孙豪展

编辑部主任 吴延令 责任编辑 曾文斌

助理编辑 徐晓俊 美术编辑 包晓明

电 话 / 传 真 (021)62303415/62318942

电 子 邮 箱 ddlyhbmail@163.com

网 址 www.ddlyhb-sh.com

印 刷 上海铁路局印刷厂

总 发 行 上海市报刊发行局

订 阅 处 全国各地邮局 (报刊代号 4-328)

发 行 范 围 公开

广 告 经 营 许 可 证 3100620050030

定 价 全年 30 元 (每期零售 5 元)

出 版 日 期 2012 年 7 月 30 日

版权说明 凡本刊登载的文章均视为已同意本刊授权的合作媒体使用。本刊支付的稿酬已包含授权费用。

期刊基本参数: CN 31-1507/X * 1981 * b * 16 * 64 * zh * P * ¥ 5.00 * 5000 * 20 * 2012-07

ELECTROPLATING POLLUTION CONTROL

ISSN 1000-4742, July 30, Vol. 32, No. 4 (Serial No. 186)

CONTENTS

• ELECTROPLATING •

- Preparation of Co-W Alloy Coatings by Electrodeposition in Magnetic Field YU Yun-dan, SUN Li-xia, LOU Jun-wei, *et al*(1)
Cause Analysis of White Spots Formed on Tinplate Surface SUN Yue-qing, ZHU Guo-he, YANG Jie(4)
Influence Factors and Control of Coating Surface Roughness in Chloride Zinc Plating MIAO Qing-lin, ZHANG Li-jun(7)
Microstructure and Hardness of Nickel Coating Plated with Amino Sulfamate Solution TIAN Feng, JI Qing-hua(9)
A Novel Cyanide-Free Copper Plating Solution LI Lin, HUANG Sheng-hua, LI Bei-jun(12)
A Study of Zincate Bright Zinc Plating Technology HUANG Rong-yi, BU Shui(15)
A New Technology for Electrodepositing High Corrosion Resistance Zn-Ni Alloy YANG Yang, SU Xun-jia, HOU Gen-liang, *et al*(18)
Effects of Gelatin on Sn-Co-C Alloy Electrodepositing Process CHEN Zhen-gan, CHEN Hong-hui, YANG Ji-feng, *et al*(21)

• ELECTROLESS PLATING •

- A Study of Electroless Ni-Cu-P Alloy Plating on NdFeB Permanent Magnets WANG Han-ying, LI Cheng-rong, LI Zeng-sheng, *et al*(24)
A Study of Non-cyanide Electroless Gold Plating LU Yin-dong, LING Zong-xin, ZHAO Jing-jing(27)
A Study of Electroless Ni-Cu-Sn-P Plating on AZ 31 Magnesium Alloy ZHU Dan, DING Yi, WANG Juan, *et al*(29)
A Study of Electroless Silver Plating with Pd-Free Activation on Cenosphere ZHU Guo-qing, ZHANG Jin, ZHANG Hui(32)

• CHEMICAL CONVERSION COATING •

- Corrosion Inhibition of Octadecanethiol Self-assembly Monolayers on Silver DU Wei, WAN Li, DING Yi, *et al*(35)

• EQUIPMENT •

- Development of Control System for Multifunctional Numerical Control Micro-electroforming Machine Tool LI Wen-jie, LI Ying-jie, LV Zhen-bin(38)

• ANODIZATION •

- Effects of Current Density on the Properties of Porcelain Anodic Films of Aluminum Alloy WANG Gui-xiang, YANG Rui-fang, GUO Yi-ni, *et al*(40)

• POLLUTION CONTROL •

- A Research on the Problem of Reemergence of Chromium(VI) in Treated Electroplating Wastewater MA Xiang-bin, DAI Qiu-xiang, LI Guo-hui, *et al*(44)

- A Study of Joint Treatment of Wastewater Containing Chromium by Coagulation and Adsorption CAO Fu, TONG Jia(46)

- Technology and Practice for Electroplating Wastewater Treatment GUO Chong-wu, LI Jian-qiang(49)

• PRACTICE •

- Connecting Methods for Rack Zinc Plating and Improvement of the Process LIANG Xin-zhong(54)

- Maintenance and Control of Anode in Electroplating Production PAN Guo-feng(55)

• INFORMATION •

ELECTROPLATING POLLUTION CONTROL (BIMONTHLY)

Edited & Published by

INSTITUTE OF SCI & TECH INFORMATION OF SHANGHAI LIGHT INDUSTRY

Editor-in-chief: SUN Hao-zhan, Add:19, Lane 607, Yuyao Road, Shanghai 200042, China

Abroad Distributor: China International Book Trading Corporation Code No. BM 5816

Subscription: US\$ 25.00 (US\$ 15.00 for Readers in Taiwan, Hong Kong and Macao) one year

Tel: 862162303415 E-mail: ddyhbmail@163.com http://www.ddyhb-sh.com